



2019年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年2月4日

上場会社名 レーザーテック株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6920 URL <https://www.lasertec.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 岡林 理
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 内山 秀 TEL 045-478-7111
 四半期報告書提出予定日 2019年2月12日 配当支払開始予定日 2019年3月6日
 四半期決算補足説明資料作成の有無： 有
 四半期決算説明会開催の有無： 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2019年6月期第2四半期の連結業績（2018年7月1日～2018年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2019年6月期第2四半期	16,837	61.1	5,148	57.1	5,150	56.4	3,848	59.3
2018年6月期第2四半期	10,451	20.5	3,277	25.8	3,293	20.3	2,415	25.9

(注) 包括利益 2019年6月期第2四半期 3,755百万円 (45.0%) 2018年6月期第2四半期 2,589百万円 (19.2%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2019年6月期第2四半期	85.35	85.28
2018年6月期第2四半期	53.58	53.53

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2019年6月期第2四半期	45,623	29,816	65.3	660.81
2018年6月期	38,121	27,053	70.9	599.52

(参考) 自己資本 2019年6月期第2四半期 29,795百万円 2018年6月期 27,032百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2018年6月期	—	12.00	—	22.00	34.00
2019年6月期	—	16.00	—	—	—
2019年6月期（予想）	—	—	—	23.00	39.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

3. 2019年6月期の連結業績予想（2018年7月1日～2019年6月30日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	28,000	31.7	6,500	14.3	6,500	13.9	5,000	14.5	110.89

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
新規 ー社（社名）ー、除外 ー社（社名）ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2019年6月期2Q	47,143,200株	2018年6月期	47,143,200株
② 期末自己株式数	2019年6月期2Q	2,054,163株	2018年6月期	2,054,078株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2019年6月期2Q	45,089,080株	2018年6月期2Q	45,089,232株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。

当社は、2019年2月6日（水）に機関投資家及びアナリスト向けの第2四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催にあわせて当社ウェブサイトに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
3. 補足情報	9
(1) 品目別生産実績	9
(2) 品目別受注高及び受注残高	9
(3) 品目別販売実績	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、米中間の貿易摩擦が激化し、先行きが一層不透明となりました。米国は良好な雇用と所得環境を背景に好景気を持続したものの、中国は景気の減速が顕著になりました。欧州は内需が堅調に推移しましたが、輸出の先行きに不透明感が強まっています。

わが国経済は、企業業績が好調に推移し、個人消費の改善が進むなど、緩やかな景気回復が継続しました。

当社グループの主要販売先である半導体業界では、メモリーデバイスの価格下落からメモリーメーカーは設備投資を縮小・延期しました。また、米中間の貿易摩擦の影響もあり中国で計画されている半導体メーカーの設備投資計画の先行きが危ぶまれています。しかし、半導体の最先端分野では、次世代のEUV（極端紫外線）リソグラフィの実用化が近づき、大手デバイスメーカーやマスクブランクスメーカーでは、このEUVリソグラフィに関わる積極的な投資が開始されました。

当社グループが参入しているその他の事業領域では、FPD（フラットパネルディスプレイ）業界において、10.5世代と呼ばれる大型パネル向けを中心にFPD用マスクメーカーの投資が行なわれました。

このような状況下、当第2四半期連結累計期間の売上高は168億37百万円（前年同期比61.1%増加）となりました。

品目別に見ますと、半導体関連装置が122億75百万円（前年同期比67.7%増加）、その他が24億85百万円（前年同期比94.8%増加）、サービスが20億77百万円（前年同期比12.0%増加）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が51億48百万円（前年同期比57.1%増加）、経常利益が51億50百万円（前年同期比56.4%増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益が38億48百万円（前年同期比59.3%増加）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①財政状態

当第2四半期連結会計期間末における総資産は456億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ75億1百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が53億28百万円、受取手形及び売掛金が6億66百万円、原材料及び貯蔵品が6億6百万円増加したことによるものであります。

負債につきましては、当第2四半期連結会計期間末残高は158億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ47億38百万円増加いたしました。これは主に、前受金が23億56百万円、未払法人税等が10億17百万円、買掛金が6億65百万円増加したことによるものであります。

株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は298億16百万円となり、また自己資本比率は65.3%となりました。

②キャッシュ・フロー

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ53億27百万円増加し、154億34百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、66億17百万円の収入（前年同期比114.6%増）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益51億50百万円、前受金の増加額23億56百万円などの収入要因が、たな卸資産の増加額11億38百万円、売上債権の増加額6億59百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、2億72百万円の支出（前年同期比50.3%増）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億3百万円、差入保証金の差入による支出46百万円によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、9億92百万円の支出（前年同期比21.4%減）となりました。これは主に、配当金の支払額9億91百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第2四半期の連結業績は、最近の予想に対して売上、利益とも上回りましたが、これは第3四半期に売上を見込んでいた一部製品が、第2四半期に前倒しで売上できたことによります。売上時期の前倒しが理由であり、2019年6月期通期の業績予想には影響を与えないため、2018年8月8日に公表した予想から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,176,394	15,504,441
受取手形及び売掛金	3,820,832	4,487,371
仕掛品	10,317,776	10,847,845
原材料及び貯蔵品	2,115,076	2,721,490
その他	2,963,243	3,110,964
貸倒引当金	△5,473	△6,174
流動資産合計	29,387,850	36,665,938
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,871,245	1,830,972
機械装置及び運搬具(純額)	161,007	234,703
工具、器具及び備品(純額)	192,351	229,147
リース資産(純額)	1,100	440
土地	4,254,773	4,254,773
建設仮勘定	121,285	99,637
有形固定資産合計	6,601,764	6,649,675
無形固定資産	534,775	488,400
投資その他の資産		
投資有価証券	610,827	470,558
繰延税金資産	932,993	1,242,519
その他	53,743	106,008
貸倒引当金	△162	△95
投資その他の資産合計	1,597,401	1,818,990
固定資産合計	8,733,941	8,957,066
資産合計	38,121,791	45,623,004

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2018年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,392,704	2,058,481
未払法人税等	604,912	1,622,244
前受金	7,318,101	9,674,859
賞与引当金	—	90,378
役員賞与引当金	226,000	172,000
製品保証引当金	321,032	495,232
品質補償引当金	—	459,907
その他	916,713	918,439
流動負債合計	10,779,463	15,491,545
固定負債		
退職給付に係る負債	201,106	248,767
その他	87,677	66,050
固定負債合計	288,783	314,818
負債合計	11,068,247	15,806,363
純資産の部		
株主資本		
資本金	931,000	931,000
資本剰余金	1,080,360	1,080,360
利益剰余金	25,765,441	28,621,795
自己株式	△976,969	△977,291
株主資本合計	26,799,832	29,655,863
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	314,205	216,452
為替換算調整勘定	△81,991	△77,172
その他の包括利益累計額合計	232,213	139,279
新株予約権	21,498	21,498
純資産合計	27,053,544	29,816,641
負債純資産合計	38,121,791	45,623,004

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日)
売上高	10,451,784	16,837,945
売上原価	4,418,108	7,334,168
売上総利益	6,033,676	9,503,776
販売費及び一般管理費	2,756,367	4,355,000
営業利益	3,277,309	5,148,775
営業外収益		
受取利息	1,955	2,977
受取配当金	4,829	6,124
固定資産賃貸料	975	1,101
為替差益	3,950	—
その他	5,065	4,134
営業外収益合計	16,775	14,339
営業外費用		
為替差損	—	12,158
固定資産除却損	172	10
その他	373	527
営業外費用合計	546	12,696
経常利益	3,293,538	5,150,418
税金等調整前四半期純利益	3,293,538	5,150,418
法人税、住民税及び事業税	930,116	1,568,262
法人税等調整額	△52,391	△266,158
法人税等合計	877,724	1,302,103
四半期純利益	2,415,813	3,848,314
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,415,813	3,848,314

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日)
四半期純利益	2,415,813	3,848,314
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	128,880	△97,753
為替換算調整勘定	45,113	4,818
その他の包括利益合計	173,994	△92,934
四半期包括利益	2,589,807	3,755,379
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,589,807	3,755,379
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	3,293,538	5,150,418
減価償却費	242,922	223,114
固定資産除却損	172	10
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,702	622
賞与引当金の増減額 (△は減少)	—	91,202
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△96,100	△54,000
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	21,496	173,682
品質補償引当金の増減額 (△は減少)	—	459,907
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△7,083	47,718
受取利息及び受取配当金	△6,784	△9,102
為替差損益 (△は益)	2,960	18,731
売上債権の増減額 (△は増加)	2,572,475	△659,253
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,639,727	△1,138,952
仕入債務の増減額 (△は減少)	△397,504	391,304
前受金の増減額 (△は減少)	918,843	2,356,581
その他	△1,042,129	133,116
小計	3,861,376	7,185,102
利息及び配当金の受取額	6,759	9,098
法人税等の支払額	△784,193	△576,513
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,083,943	6,617,688
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△76,723	△203,623
無形固定資産の取得による支出	△104,945	△22,598
差入保証金の差入による支出	—	△46,735
投資活動によるキャッシュ・フロー	△181,669	△272,958
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△1,262,498	△991,960
その他	△712	△1,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,263,211	△992,995
現金及び現金同等物に係る換算差額	25,463	△24,106
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,664,526	5,327,627
現金及び現金同等物の期首残高	9,736,950	10,107,234
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,401,476	15,434,861

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

3. 補足情報

(1) 品目別生産実績

第2四半期連結累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
		千円	千円	%
製 品	半導体関連装置	9,821,294	16,745,861	70.5
	その他	1,187,120	1,780,562	50.0
	小計	11,008,414	18,526,423	68.3
サービス		1,854,214	2,077,380	12.0
合計		12,862,628	20,603,804	60.2

- (注) 1. 金額は販売価格で表示しております。
2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 品目別受注高及び受注残高

第2四半期連結累計期間における受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		受 注 高			受 注 残 高		
		前 期	当 期	対前年 同四半期 増減率	前 期	当 期	対前年 同四半期 増減率
		千円	千円	%	千円	千円	%
製 品	半導体関連装置	23,820,604	23,341,468	△2.0	31,636,959	45,532,667	43.9
	その他	2,335,921	772,384	△66.9	3,629,824	2,964,044	△18.3
	小計	26,156,526	24,113,852	△7.8	35,266,783	48,496,711	37.5
サービス		1,959,852	2,153,515	9.9	650,950	813,905	25.0
合計		28,116,378	26,267,367	△6.6	35,917,733	49,310,617	37.3

- (注) 1. 金額は販売価格で表示しております。
2. 受注高には受注取消・変更等による調整額が含まれております。
3. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(3) 品目別販売実績

第2四半期連結累計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
		千円	千円	%
製 品	半導体関連装置	7,321,442	12,275,074	67.7
	その他	1,276,128	2,485,489	94.8
	小計	8,597,571	14,760,564	71.7
サービス		1,854,213	2,077,380	12.0
合計		10,451,784	16,837,945	61.1

- (注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。